第六部分	Altium Designer 10 电路设计	2 -
第1章	印制电路板与 Protel 概述	2 -
1.1	印制电路板设计流程	2 -
第2章	原理图设计	4 -
2.1	原理图设计步骤:	4 -
2.2	原理图设计具体操作流程	4 -
第3章	原理图库的建立	- 11 -
3.1	原理图库概述	- 11 -
3.2	编辑和建立元件库	- 11 -
第4章	创建 PCB 元器件封装	- 16 -
4.1	元器件封装概述	- 16 -
4.2	创建封装库大体流程	- 17 -
4.3	绘制 PCB 封装库具体步骤和操作	- 17 -
第五章	PCB 设计	- 26 -
5.1	重要的概念和规则	- 26 -
5.2	PCB 设计流程	- 27 -
5.3	详细设计步骤和操作	- 27 -
第6章	实训项目	- 33 -
6.1	任务分析	- 33 -
6.2	任务实施	- 35 -
6.3	利用热转印技术制作印制电路板	- 61 -

目 录

第六部分 Altium Designer 10 电路设计

第1章 印制电路板与 Protel 概述

随着电子技术的飞速发展和印制电路板加工工艺不断提高,大规模和超大规 模集成电路的不断涌现,现代电子线路系统已经变得非常复杂。同时电子产品有 在向小型化发展,在更小的空间内实现更复杂的电路功能,正因为如此,对印制 电路板的设计和制作要求也越来越高。快速、准确的完成电路板的设计对电子线 路工作者而言是一个挑战,同时也对设计工具提出了更高要求,像 Cadence、 PowerPCB 以及 Protel 等电子线路辅助设计软件应运而生。其中 Protel 在国内使 用最为广泛。本书所有讲解均使用 Altium Designer Release 10 (Protel 新版本)。

1.1 印制电路板设计流程

用 Altium Designer Release 10 绘制印制电路板的流程图如图 6-1.1 所示。







第2章 原理图设计

2.1 原理图设计步骤:

原理图设计过程如下图 6.2.1 所示。



2.2 原理图设计具体操作流程

(说明:以设计"两级放大电路"为例,电路原理图如图 6-2.2 所示)

注意:建议先建立好 PCB 工程(项目)文件后再进行原理图的绘制工作,原理图文件需加载到项目文件中,且保存到同一文件夹下。



6-2.2 两级放大电路

(1) 创建 PCB 工程(项目文件)

启动 Protel DXP 后,选择菜单【File】/【New】/【Project】/【PCB Project】 命令;完成后如图 6-2.3 所示。



图 6-2.3 新建工程后

(2)保存 PCB 项目(工程)文件

选择【File】/【Save Project】菜单命令, 弹出保存对话框【Save [PCB_Project1.PrjPCB]AS...】对话框如图 6-2.4 所示;选择保存路径后在【文件名】 栏内输入新文件名保存到自己自己建立的文件夹中。

(3) 创建原理图文件

注意: 在新建的 PCB 项目(工程)下新建原理图文件

在新建的 PCB 项目(工程)下,选择菜单【File】/【New】/【Schematic】命 令;完成后如图 6-2.5 所示。

(4)保存原理图文件

选择【File】/【Save】菜单命令,弹出保存对话框【Save [Sheet1.SchDoc]AS...】

Save [PCB_Project1_PriPCB1 As	(Platform 10.391.22084) - Sheet1.SchDoc - 两级放大电路.PrjPCB. Licensed to
◆ (1)	P DXP File Edit View Project Place Design Tools Simulator
组织 ▼ 新建文件夹 III ▼ 找到自己的工程文件夹 授政口期 学型	
★ 収蔵失 下戦 没有与渡京条件匹配的项。	Projects V 🖉 X 🗼 Home 🕞 Sheet1.SchDoc
(a) #	Workspace1.DsnWrk Vorkspace
	两级放大电路.Pr/PCB Project
 文档 通 迅雷下载 	File View Structure Editor
♪ 音乐	
文件名(N)、 历现数大电路-PriPCB 改为自己所画工程的名字	
保存类型(T): PCB Projects (*.PrjPcb)	→ Sheet1.SchDoc 147法 → 476b 医TH 网 六 /4
 ● 隐藏文件夫 保存(5) 取消 	

对话框如图 6-2.6 所示;选择保存路径后在【文件名】栏内输入新文件名保存到 自己建立的文件夹中。

图 6-2.4 保存工程文件

图 6-2.5 新建原理图

(5) 设置工作环境

注意:建议初学者保持默认,暂时不需要设置,等到一定水平后再进行设置。

选择【Design】/【Document Options...】菜单命令,在系统弹出的【Document Options】中进行设置。

Save [Sheet1.SchDoc] As			×
● 保存到本工程文件的同一文	<u> 搜索 讲课演示</u> 件夹下		٩
组织 ▼ 新建文件夹			0
☆ 收藏夹 ▲ 名称 ▲	修改日期	类型	
III 下载 IIII History 目	2012/3/12 1:04	文件夹	
(7) 库			
1 视频			
■ 图片			
📄 文档			
📄 迅雷下载			
→ 音乐 🗸 🗸 🔢 🗤 🗤			F
文件名(N)《 网级放大电路.SchDoc 》修改原理图名字			•
保存类型(T): Advanced Schematic binary (*.SchDoc)			•
● 隐藏文件夹	保存(S)	取消	

图 6-2.6 保存原理图文件

(6) 放置元件

注意: 在放置元件之前需要加载所需要的库(系统库或者自己建立的库)。

方法一:安装	Available Libraries Project (Installed)Search Path	2 ×
库文件的方式放置	Installed Libraries Activated Path T Phicellaneous Coni D:VProgram Files/Altium/AD 10/share/Library/Miscellanech D:VProgram Files/Altium/AD 10/share/Library/Miscellanech	ype ntegrated ntegrated
如果知道自己		
所需要的元件在哪		
一个库,则只需要		
直接将该库加载,		
具体加载方法如	Library Path Relative To: D:\Users\Public\Documents\Altium\AD 10\Library\ Move Up Move Down Instal	移除异文 Bethove
下:	↓	

选择【Design】/【Add/Remove library...】菜单命令,弹出【Available Library】

对话框,如图 6-2.7 所示;单击安装找到库文件即可。 图 6-2.7 安装库文件

方法二: 搜索元件方式放置

在我们不知道某个需要用的元件在哪一个库的情况下,可以采用搜索元件的 方式进行元件放置。具体操作如下:选择【Place】/【Part...】菜单命令,弹出 【Place Part】对话框如图 6-2.8 所示。

Physical Component	Res2 - History Choose
Logical Symbol	Res2
<u>D</u> esignator	B?
<u>C</u> omment	Res2
<u>F</u> ootprint	AXIAL-0.4
Part ID	1 -
Library	Miscellaneous Devices.IntLib
Database Table	

图 6-2.8 放置元器件

接着选择【Choose】, 弹出【Browse Librarys】对话框如图 6-2.9 所示。单击 【Find】进行查找。

Browse Libraries	2 ×
Libraries 🛛 🌮 Miscellaneous Devices.IntLib	单击Find进行元 查找 ···· Find
Mask	- R?
Component Name	A Res2
📴 PMOS-2	1K
PNP1	
PNP2	
Belav	
< III	
195 components	
Model Name	
🗋 Res	
ESISTOR ESISTOR	Pe
	OK Cancel

图 6-2.9 浏览元器件

单击【Find】后弹出【Librarys Search】对话框如图 6-2.10 所示;

Filters		
	Field	选择contains Operator Value Add How Hemove How
1.	Name	- Contains - 74s00 输入所要查询
2.	Name	✓ equals ✓ 元件名字 ✓
Sea	rch in Components	● Path: ments Valtum VAD 10 Library 日 ○ Incuae subdirectories 法择库文件所在的路径
() L	.ibraries on path Refine last search 选择按J	车中的路径查找

图 6-2.10 查找元器件

设置完成后单击【Search】,弹出如图 6-2.11 所示的对话框。

Libraries	Query Resul	ts			- ··· S	earch
<u>M</u> ask				原理图径	UTA	>
Component Na	me			<u> </u>		
🕀 🕕 DM74LS	00M					
🖻 <u>] DM74L</u> S	00M				DM 74LS00K	
🕂 📕 DM74L9	:00N >			=		
🖻 🚺 DM74ES	JOON P	T需要的元件				
🕀 📙 SN74LS	00D					
E SN74LS	OOD					
🕀 🔰 SN74LS	000					
⊞ ≊ ∎ SN74LS				-		
	III	-		🗈 🌈 😽		
12 components						• •
Model Name				± #// + /		
; 💽 N14A			ZG1∓≢33	ENDIN		
🚺 DM74LS	00N					
<u>m</u> NSC_74	LSOO				P	

图 6-2.11 查找元器件列表

选中所需的元件后单击【OK】后操作如图 6-2.12 所示:

Place Part	<u>ଟ୍</u> ଟ ×
Part Details Physical Component	OM74LS00N ▼ History) Choose
Designator	
<u>Comment</u>	N14A
Part ID Library	A NSC Logic Gate.IntLib
Database Table	
	OK Cancel

图 6-2.12 放置元器件



单击鼠标左键即可放

此时元件就粘到了鼠标上,如图: 置元件。

方法三: 自己建立元件库

具体建库步骤参见原理图库的建立一章。

添加元件同方法一,不在赘述。

注意: 在放置好元件后需要对元件的位置、名字、封装、序号等进行修改和定义。 (除元件位之外其他修改也可以放到布线以后再进行)

元件属性修改方法如下:

在元件上双击鼠标左键,弹出【Properties for Schematic Component in Sheet[原 理图文件名]】对话框,属性修改如图 6-2.13 所示。

封装修改过程如下:

如图 6-2.13 所示对话框中选择 Footprint,进行单击,过程如图 6-2.14 所示。

roperties	选中表示可视	Parameters
Designator Comment	C2 修改元件标示符 Cap PoD 元件注释 ○ Viable ○ Viabl	Visible Name / Value Type LatestRevisionDate 17 Jul-2002 STRING LatestRevisionNote Re-released for DXP Platform. STRING PackageDescription Polatized Capacitor (Radial): 2 Le STRING PackageReference R87.6-15 STRING
escription	Polarized Capacitor (Radial)	Published 8-Jun-2000 STRING
Inique Id	FQMILSAG Reset	Value 100pF STRING
уре	Standard	
		元件的标标值
ink to Librar	ry Component Use Vault Component	
esign Item ID	Cap Pol1 Choose	
🖊 Library Name	Miscellaneous Devices.IntLib	
Table Name		
	Validate Link	
Graphical		Add Remove Edit Add as <u>B</u> ule
ocation X	330 Y 500	Models
)rientation	0 Degrees	Name 封装 Type / Description Vault Item Rev.
lode	Alternate 1 VI Lock Pins Mirrored	EB7.6-15 Footprint Polarized Capacitor (Radial); 2 Lea
	Show All Pins On Sheet (Even if Hidden)	CAP Simulation Capacitor
	Local Colors	
	Local Colors	

图 6-2.13 元器件属性

选择确认

				PCB Model	Processing and	
				Footprint Model	→ 封装名字	Dis Mas
Models				Name	Polarized Capacitor (Partial): 21 and	pwse Ein Map
Name	Type 选中 Description	Vault Ite	m Rev	Description	Folanzed Capacitol (Hadial), 2 Leads 第二、	单击浏览选项进入下一步
RB7.6-15	Footprint Polarized Capacitor (Radial); 2 Le	3		PCB Library		
Cap Pol	Signal Integ			(Any) #-	、选中任意	
CAP	Simulation Capacitor		-	 Library name 		
				 Library path 		Choose
	单击进入下一步			Use footprint fr	rom component library Miscellaneous Devices.IntL	ib
Add	Remove Edit			Selected Footprint		
				Py Found in: D:\Prog	ram Files (Altium/AD 10\share\Library\Miscellaneo	ous Devices. IntLib
						OK Cancel
				<u></u>	$\overline{\langle}$	
			- 9 -		Confirm	
					The library NSC Logic G Do you want to install it n	ate.IntLib is not available. now?

Ibraries Miscellaneous Devices.IntLib	[Footpire View]	Find
44年: 4ame 4ame 4.10603 4.ED-0 4.ED	Library / Description Micedareous Dencis ILL Dio Piesisto, Boy 1:60 dims, Il Micedareous Dencis ILL Dio 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dio 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dio 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dio 1: 4 fanda Ten, Rom Space Micedareous Dencis ILL Dio 1: 10 Leads, Rom Space Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads IL Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads IL Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads ILL Dia 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads ILL Dia 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads ILL Dia 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads ILL Dia 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads ILL Dia 2: Leads Micedareous Dencis ILL Dia 2: Leads ILL Dia 2: Leads Micedareous Dencis	

图 6-2.14 封装修改过程

(7) 原理图布线

在放好元件位置后即可对原理图进行布线操作。

选择【Place】/【Wire】工具菜单,此时将带十字型的光标放到元件引脚位 置单击鼠标左键即可进行连线(<u>注意拉线过程不应一直按住鼠标左键不放</u>),将 导线拉到另一引脚上单击鼠标左键即放完一根导线,放置完导线单击右键或者 【Esc】键结束放置。

选择【Place】菜单命令,里面的操作和【Wire】类似。具体功能自己下来查阅。(注意:【Place】里面的工具基本上都要求会用)。

(8) 原理图电气规则检查

选择【Project】/【Compile PCB Project[工程名]】;若无错误提示,即通过电器规则检查,如有错误,则需找到错误位置进行修改调整。(注:电气检查规则 建议初学者不要更改,待熟练后在更改)

(9) 生成网络表

通过编译后,即可进行网络表生成。

选择【Design】/【Netlist for Project】/【Protel】菜单命令。

(10) 保存输出

选择【File】/【Save】(或者【Save As...】);

第3章 原理图库的建立

在 Protel 中,并不是所有元件在库中都能找到,或者能找到但与实习元件引脚标号不一致,或者元件库里面的元件的符号大小或者引脚的距离与原理图不匹配等等,因此需要对找不到的库或者某些元件重新进行绘制,以完成电路的绘制。

3.1 原理图库概述

(1) 原理图元件组成

原理图元件 引脚:是元件的核心。有电气特性。

(2) 建立新原理图元件的方法

1) 在原有的库中编辑修改;

2) 自己重新建立库文件(本次学习主要以第二种方法为主);

3.2 编辑和建立元件库

3.2.1 编辑元件库

此方法请同学们自己下来查阅相关资料进行操作,或者到基本掌握该软件的 应用后作为高级工具来进行学习。

3.2.2 自建元件库及其制作元件

3.2.2.1 自建元件库及其制作元件总体流程如图 6-3.1 所示。

新建原理图元件库]
为库文件添加元件]
会制元件外形]
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→]
	□ 元件报表与错误检查

图 6-3.1 元件库建立流程图

3.2.2.2 具体操作步骤

1) 新建原理图元件库

新建:选择【File】/【New】/【library】/【Schematic】菜单命令;完成后如 图 6-3.2 所示:

< (Platforn	n 10.391.220	84) - Sch	lib1.Sch	Lib - Fre	ee Docum	nents. Licer	nsed to yan	gfu -
D <u>X</u> P	<u>F</u> ile <u>E</u> dit	<u>V</u> iew	Proje <u>c</u> t	<u>P</u> lace	<u>T</u> ools	<u>R</u> eports	<u>W</u> indow	<u>H</u> el
🗋 💕 🖬	30.) 📾 🤇	🔎 🖇	X 🗅	1 4	- + 🔀	× 10	e 1
Projects			•	• Ø X		e 🧟 Schlil	o1.SchLib	
Workspace1	.DsnWrk		• Work:	space				1
			Pro	ject				
File View	Structure	Editor	۱					
🗆 🛄 Free	Documents							
🔄 🖂 🖾 So	urce Documen	ts		133				
	Schlib1.SchLib		E					

图 6-3.2 新建原理图库

保存:选择【File】/【Save】菜单命令;弹出【Save [Schlib1.SchLib]As...】对 话框。选择保存路径,如图 6-3.3 所示:

Save [Schlib1.SchLib]	As					
ALTIU « ALTIU	JM2004 • Examples • •	搜索 Examples	-			
组织 ▼ 新建文件共	选择保存位置		•			
📲 视频 🔷	名称	修改日期	类型			
₩ 图片	listory	2011/9/14 22:12	文件共			
文档						
□] 迅雷下载						
_〕 首乐						
■ 计算机						
Windows 7						
				SCH Library		-
	•					- 6
文件名(1): 50	hlib1.SchLib) 修改文件 夕之			Componente Componente	/ Descripti	ion
保存类型(I): Ac	dvanced Schematic binary library (*.SchLib)	完成后单击。	角定保	系统默认	的元件	
		保存(S)	取消			
I REAL XITY				Place	Add Delete	Edit
				Allases		
	图 ()) 但 方 百 珊 团	1定		Add	Delete	Edit
	舀 0-3.3 休什尿 埋色	1)牛		Pins	Name	Туре
一亡子他汪						
习厍乂忤狝	≥加兀1牛					

单击打开【SCH Library】面板,如图 6-3.4 所示。此时可以在右边的工作区进行元件绘制;建 立第二个以上元件时,选择【Tools】/【New

<u>r</u>	Supplier	M
-	Add	
	4 > Proj	ects
	≍:-70 ¥:-10	Grid:

Component】菜单命令,弹出对话框如图 6-3.5 所示,确定后即可在右边的工作 区内绘制元件。

图 6-3.3 SCH Library 面板



图 6-3.5 添加新元件

3) 绘制元件外形

库元件的外形一般由直线、圆弧、椭圆弧、椭圆、矩形和多边形等组成,系统也在其设计环境下提供了丰富的绘图工具。要想灵活、快速地绘制出自己所需要的元件外形,就必须熟练掌握各种绘图工具的用法。具体操作方法请自己下来后研究。

选择【Place】菜单,可以绘制各种图形。

4) 为元件添加引脚

选择【Place】/【Pin】菜单命令,光标变为十字形状,并带有一个引脚符号, 此时按下【Tab】键,弹出如图 6-3.6 所示的元件【Pin Properties】对话框,可以 修改引脚参数,移动光标,使引脚符号上远离光标的一端(即非电气热点端)与 元件外形的边线对齐,然后单击,即可放置一个引脚。

gical Parameter	\$	
Display Name	修改引脚名字 Visible	
Designator	4 标识符 ☑ Visible	1
Electrical Type	Passive 由行选用	4
Description		
Hide	🔲 Connect To	
Part Number	0	
Symbols		Graphical
Inside	No Symbol 👻	Jocation X -20 Y 0
Inside Edge	No Symbol 👻	引期位置、长度
Outside Edge	No Symbol 👻	Orientation ODegrees 👻
Outside	No Symbol 👻	Color Locked
VHDL Parameter	\$	
Default Value		
Formal Type		
Unique Id	HFDXUHUT Reset	

- 13 -

5) 定义元件属性

绘制好元件后,还需要描述元件的整体特性,如默认标识、描述、PCB 封装等。

打开库文件面板,在元件栏选中某个元件,然后单击【Edit】按钮,或者直接双击某个元件,可以打开【Library Component Properties】对话框,利用此对话框可以为元件定义各种属性。如图 6-3.7 所示。

Library Component Properties		? ×
Properties 逾入默认元件标识 Default Designator	arrameters 为元件添加相关参数 Vicible Name / Value	Туре
Default Comment 《《 〈 〉 》作特解例 @ Locked		
Description Type Standard 描述元件功能 、		
Library Link Symbol Reference Component_1 指出此元件在元件库中的名	名称	
Graphical		
Mode Normal VLock Pins Show All Pins On Sheet (Even if Hidden) Local Colors	<mark>增加相关参数</mark> Add Remoge] Edt] [Add as <u>Bule</u>]	
	Models 为元件添加其他模型 Type / Description	Vault Item Revisi
	追加新模型 Add Add Add Add Add	设置完成后确认
Edit Pjins	移际出有候型	OK Cancel

图 6-3.7 元件属性对话框

6) 元件报表与错误检查

元件报表中列出了当前元件库中选中的某个元件的详细信息,如元件名称、 子部件个数、元件组名称以及元件个引脚的详细信息等。

A 元件报表生成方法如下:

打开原理图元件库→在【SCH Library】面板上选中需要生成元件报 表的元件 (如图 6-3.8 所示)→选择【Reports】/【Component】。

(Platform 10.391.22084) - D:\Users\Public\Do	ocuments	Altium\AE	0 10\Librar	Miscellane
DXP <u>File Edit V</u> iew Proje <u>ct P</u> lace	Tools	<u>R</u> eports	Window	<u>H</u> elp
🗋 📂 🔜 🖾 🔕 📾 🚳 🔍 🔍 🐇 🖓	CES. CEN I.	::: ++ :> ≋	× 5	Mode
CH Library 👻 🖉 🔀	- Home	Misce	laneous Dev	ices.SchLib
- 🙁				
Components / Description				
Best 洗掉整整件成元件报告的	元件			
Resistor Bes3 Besistor				
Res Adj1 Variable Resistor				
Res Adi2 Variable Resistor				
Place Add Delete Edit				
Aliases				
Add Delete Edit				
Pins Name Type AXIA RESI Res				
Add Delete Edit				
Model / Type Description ^ ^				
Page Signal Inte				
Add Delete Edit				
Supplier Manufacturer Descriptio / Unit A				
Add Delete Orde 1 🚔				
~				
首先选择词	亥面板	/		
Files / Projects / Navigator SCH Library				

图 6-3.8 选择库里面的元器件

B 元件规则检查报告

元件规则检查报告的功能是检查元件库中的元件是否有错,并将有 错的元件罗列出来,知名错误的原因。具体操作方法如下:

打开原理图元件库→选择【Reports】/【Component Rule Check...】 弹出【Library Component Rule Check】对话框,在该对话框中设置规则检 查属性。如图 6-3.9 所示。





设置完成后单击【OK】, 生成元件规则检查报告如图 6-3.10 所示:

立	建百细团三件底	库



到此,元件库操作完毕。

第4章 创建 PCB 元器件封装

由于新器件、和特殊器件的出现,某些器件导致在 Protel DXP 集成库中没有 办法找到,因此就需要手工创建元器件的封装。

4.1元器件封装概述

元器件封装只是元器件的外观和焊点的位置,纯粹的元器件封装只是空间的概念,因此不同的元器件可以共用一个封装,不同元器件也可以有不同的元件 封装,所以在画 PCB 时,不仅需要知道元器件的名称,还要知道元器件的封装。

4.1.1 元件封装的分类

大体可以分为两大类: 双列直插式(DIP)元件封装和表面贴式(STM)元件 封装。双列直插式元器件实物图和封装图如图 6-4.1 和 6-4.2 所示。





图 6-4.1 双列直插式元器件实物图 图 6-4.1 双列直插式元器件封装图 表面粘贴式元件实物图和封装图如图 6-4.3 和 6-4.4 所示。







图 6-4.3 表面粘贴式元件实物图

4.1.2 元器件的封装编号

元器件封装的编号一般为元器件类型加上焊点距离(焊点数)在加上元器件外形尺寸,可以根据元器件外形编号来判断元器件包装规格。比如 AXAILO.4 表示此元件的包装为轴状的,两焊点间的距离为 400mil。DIP16 表示双排引脚的元器件封装,两排共 16 个引脚。RB.2/.4 表示极性电容的器件封装,引脚间距为 200mil,元器件脚间距离为 400mil。

4.2 创建封装库大体流程



4.3 绘制 PCB 封装库具体步骤和操作

4.3.1 手工创建元件库(方法一)

(要求: 创建一个如图所示双列直插式 8 脚元 器件封装, 脚间距 2.54mm,引脚宽 7.62mm。如图 6-4.6 所示)



图 6-4.6 DIP-8 封装

(1) 新建 PCB 元件库

执行菜单命令【File】/【New】/【Library】/【PCB Library】, 打开 PCB 元器 件封装库编辑器。执行菜单命令【Flie】【Save As...】, 将新建立的库命名为 MyLib.PcbLib。过程如图 6-4.7 所示。



- 19 -

Save [PcbLib1.Pcb	Lib] As		×
	LTIUM2004 🕨 Examples 🗸 🗸 😽	搜索 Examples	Q
组织 ▼ 新建文	件夹 选择自己的的保存路径		:= - 🔞
📑 视频	▲ 名称 ▼	修改日期	类型
■ 图片 ■ 文档	listory	2011/9/14 22:12	文件夹
📄 迅雷下载 👌 音乐	=		
₂■ 计算机			
windows 7			
文件名(1):	Pcblib1.Pcblib 更改库文件名字		-
保存类型(T):	PCB Library File (*.PcbLib)	确定保存	-
🔿 隐藏文件夹	(保存(S)	取消

图 6-4.7 新建 PCB 库过程

(2) 设置图纸参数

执行菜单命令【Tools】/【Library Opinions...】, 弹出【Board Opinions[mil]】 对话框,如图 6-4.8 所示。

oard Options [mil]	R
<u>M</u> easurement <u>Unit</u>	Sheet Position
Unit Imperial	> × 1000mil
Designator Display 设置	2 单位 Y 1000mil
Display Physical Designators	Vidth 10000mil
	Height 8000mil
<u>B</u> oute Tool Path Layer Do not use	 Display Sheet Auto-size to linked layers
Snap Options	
📝 Snap To Grids	Snap To Object Axis Advanced >>
📄 Snap To Linear Guides	📝 Snap To Object Hotspots
📃 Snap To Point Guides	Range 8mil 👻
	📃 Snap On All Layers
Ø More Information	🥅 Snap To Board Outline
ink To Vault 栅格选项	
Grids Guides	OK Can

图 6-4.8 设置图纸参数

建议:初学者不需要设置该参数,保持默认即可。

如果默认单位 mil 不习惯,可用快捷方式转换单位(mil—mm),即按下键盘 上的 Q 键即可转换。

(3) 添加新元件

NO.1 在新建的库文件中,选择【PCB Library】标签,双击【Component】列 表中的【PCBComponent_1】,弹出【PCB Library Component】对话框,在【name】 处输入要建立元件封装的名称;在【Height】处输入元件的实际高度后确认。过 程如图 6-4.9 所示。

(Platform 10.391.22084) - C:\Use	rs\Administrator\Deskt	op\讲课演示\MyLin.PcbLib	Free Documents. License	d to yangfu - Subscription	expired. Not signed in.		- 0 - X-
DXP File Edit View Pro	je <u>c</u> t <u>P</u> lace <u>T</u> ools	<u>Reports Window H</u> elp				C:\Users\Administrator\	Desktoj • 🔾 • 🔿 - 💠
0 🖉 🖬 🖂 🖉 🗃 🔍 🤅	3 9 9 4 6 6	3 0 + × 9 0	Altium Standard	D • 🗸 o 📯 A			
PCB Library	🗸 🖉 🗶 🐴 Home	A MyLin.PcbLib					
Mask	-						·
Apply X Clear & Magnity							
Normal V Select V Zoom V	Clear Existing						
Components	nitives						
PEBCOMPONENT 0 0	x:-39440.	000 dx: 1200.000 mil					
當一些 四土地友会	y:-39070. Snap:5mi	ay. 3060.000 mil					
<i>第一少、以</i> 古以名子)	口泮田刈柘植						
Component Primitives	~						
Type Name / X-Size Y-Size L	_ayer						
	# -4						
	* 0.	THE LINERY					•
A Projects Navigator PCB Lib		Top Layer / Bottom Lay	er 🔎 Mechanical 1 🖉 Top	Overlay / ■ Bottom Overlay / ■	I Top Paste k ■ Bottom Paste k ■ To	o Solder 🖉 📕 Bottom Solder 🖉 🖅	Snap Mask Level Clear
X:-39440mil Y:-39120mil Grid: 5mil			۲	<u> </u>		System Design Compiler Help	Instruments PCB >>
	Blibran	Component	t [mil]			? X	
AT PC	o ciorary	componen	e fund				
L C L	Ibrary Comp	onent Parame	ters				
		\sim	输入元	件的封装	そ名字――		
	Name 🏼 🌔	DIP8			feight Omil		
		\sim					
	Description						
	Description						
					بداعد سرعيا يد		
				2	- 成后里击	'痈定——	
					ок 为	Cancel	
			ſ	٦.			
	10 201	22084)			Dealer av 200		
(Platfor	m 10.391	.22084) - C:	\Users\Adr	ninistrator\	Desktop\讲课	通示\WyLin.P	COLID
D <u>X</u> P	<u>F</u> ile <u>E</u>	dit <u>V</u> iew	Proje <u>c</u> t	<u>Place To</u>	ols <u>R</u> eports	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp
i 🗋 📂 🖌		٠	3 9 9	S & 0	🗅 🙈 🖓 🗌] 🕂 🖂 🛤	0 0
PCB Library	r		-	ø × 🗻	Hama A	in Dobl it *	
hdaak				-	nome MyL	IN.PCDLID *	
MIdSK			_				
Y Apply	🛛 📈 Clea	r 🛛 🔎 Magni	fy				
Normal	- 🔽 s	elect 🔽 Zoor	m 📝 Çlear E:	kisting			
Component	ts	Dede	Drivelt				
Name	7	Pads	Primitives				
		9.000	0				
1.1	4 = 44	4					
11111111111111111111111111111111111111	又后的	冶子					

图 6-4.9 添加新元件过程

NO.2 如果该库中已经存在有元件,则:

执行菜单命令【Tools】/【New Black Component】,如图 6-4.10 示。接着选择 【PCB Library】标签,双击【Component】列表中的【PCBComponent_1】,弹出 【PCB Library Component】对话框,在【name】处输入要建立元件封装的名称; 在【Height】处输入元件的实际高度。

(Platform 10.391.22084) - C:\Users\Administra	tor\Desktop\讲课演示\MyLin.PcbLib * - Free Documents. Licensed to yangfu - Subscription expired. Not signed in.	
DXP File Edit View Project Place	Iools <u>R</u> eports <u>W</u> indow <u>H</u> elp	C:\Users\Administrator\Desktoj - 🔘 - 🕻
I 🗋 🚅 🖾 🖾 🧶 🚳 🚳 🔍 🖼 🔛	New Blank Component dard 2D 🔹 🖌 😐 🖓 🗛 🚛 🔿 🔿 🔿 💭 🖉 🗮 👯	
PCB Library 💎 🖉 🗙	IPC Compliant Footprint Wizard	
Mask 👻	IPC Compliant Footprints Batch generator	
🔽 Apply 📈 Clear 🖉 Magnify	Component Wizard	
Normal	Grid Manager	
Components Name \(\name \) Pads Primitives	Guide Manager	
PCBCOMPONENT_0	Remove Component	
PCBCOMPONENT_0 0 PCBCOMPONENT_0 0	Component Properties	
DIP8 0 0	Next Component Alt+Right	
	Pre <u>v</u> Component Alt+Left	
	<u>F</u> irst Component	
	Last Component	
Component Dimitian	Manage 3D Bodies for Library	
Type Name / X-Size Y-Size Layer	Manage 3D Bodies for Current Component	
	3D Body Placement	
	Update PCB With Current Footprint	
	Update PCB With All Footprints	
	Library Splitter Wizard	

图 6-4.10 新建新元件

(4) 放置焊盘

执行菜单命令【Place】/【Pad】(或者单击绘图工具栏的⁹按钮),此时光标 会变成十字形状,且光标的中间会粘浮着一个焊盘,移动到合适的位置(一般将 1号焊盘放置在原点[0,0]上]),单击鼠标左键将其定位,过程如图 6-4.11 所示。



图 6-4.11 放置焊盘过程

(5) 绘制元件外形

通过工作层面切换到顶层丝印层,(即【TOP-Overlay】层),执行菜单命令

【Place】/【Line】,此时光标会变为十字形状,移动鼠标指针到合适的位置,单击鼠标左键确定元件封装外形轮廓的起点,到一定的位置再单击鼠标左键即可放置一条轮廓,以同样的方法只到画完位置。执行菜单命令【Place】/【Arc】可放置圆弧。绘制完成后如图 6-4.11 所示。



图 6-4.11 绘制完成后的元件

(6) 设定器件的参考原点

执行菜单命令【Edit】/【Set Reference】/【Pin 1】, 元器件的参考点一般选择1脚。

操作提示: 在绘制焊盘或者元件外形时,可以不断的重新设定原点的位置以 方便画图。操作为:【Edit】/【Set Reference】/【Location】,此时移动鼠标到所 需要的新原点处单击鼠标左键即可。

4.3.2 利用向导创建元件库(方法二)

在本软件中,提供的元器件封装向导允许用户预先定义设计规则,根据这些 规则,元器件封装库编辑器可以自动的生成新的元器件封装。

(1)利用向导创建直插式元件封装

Step1: 在 PCB 元件库编辑器编辑状态下,执行菜单命令【Tools】/【Component Wizard...】, 6-4.11 所示, 弹出【Component Wizard】界面,进入元件库封装向导, 如图 6-4.12 所示;

Step2: 单击"下一步"按钮,在弹出的对话框中元器件封装外形和计量单位,如图 6-4.13 所示;

Step3: 单击"下一步"按钮,设置焊盘尺寸,如图 6-4.14 所示;

Step4: 单击"下一步"按钮,设置焊盘位置,如图 6-4.15 所示;
Step5: 单击"下一步"按钮,设置元器件轮廓线宽,如图 6-4.16 所示;
Step6: 单击"下一步"按钮,设置元器件引脚数量,如图 6-4.17 所示;
Step7: 单击"下一步"按钮,设置元器件名称,如图 6-4.18 所示;
Step8: 单击"下一步"按钮,点击"Finish"完成向导,如图 6-4.19 所示;
Step9: 选择菜单命令【Reports】/【Component Rule Chick】,检查是否存在错误。

绘制完成后的封装如图 6-4.20 所示。



图 6-4.11 新建元器件



图 6-4.12 新建元器件向导



图 6-4.17 设置焊盘数量

图 6-4.18 设置元器件名字





图 6.4.19 结束向导

图 6.4.20 绘制完成的封装

接着运行元件设计规则检查,选择菜单命令【Reports】/【Component Rule Chick】,检查是否存在错误。

(2)利用向导创建表面贴片式(IPC)元件封装

在 PCB 元件库编辑器编辑状态下,执行菜单命令【Tools】/【IPC Component Footprint Wizard...】,如图 6-4.21 所示,弹出【IPC Component Footprint Wizard】 界面,进入元件库封装向导,如图 6-4.22 所示;

DXP Eile Edit View Project Place	Tools Reports Window Help		C:\Users\Administrator\Desktoj • 😋
🗅 🚅 🖬 🎒 💪 🧶 🍓 🔍 🔍 🔍	New Blank Component	dard 2D ·	
PCB Library 👻 🖉 🗙	OPC Compliant Footprint Wizard		
Mask •	IPC Compliant Footprints Batch generator		
Apply X Clear Magnify	⊆omponent Wizard		
Normal VSelect Zoom VClear Existing	Grid Manager		
Components	Guide Manager		
Name / Pads Primitives			
B DIPS 8 14	Remove Component		
	Component Properties		
	Next Component Alt+Right		
	Pre <u>v</u> Component Alt+Left		
	Eirst Component		
	Last Component		
	Manage 3D Bodies for Library		
Lomponent Primitives	Manage 3D Bodies for Current Component		
Track 7.874mil TopOverlay	ap n-di planaret		
Track 7.874mil TopOverlay	3D Body Placement		
Pad 1 98.425mil 47.244mil MultiLayer	Update PCB With Current Footprint		
Pad 2 98.425mil 47.244mil MultiLayer	Lindate PCB With All Ecotorists		
Pad 3 98.425mil 47.244mil MultiLayer Pad 4 99.425mil 47.244mil MultiLayer	opdate reb Wargarootpinta		
Pad 5 98.425mil 47.244mil MultiLaver	Library Splitter Wizard		
Pad 6 98.425mil 47.244mil MultiLayer	SVN Database Library Maker		
Pad 7 98.425mil 47.244mil MultiLayer	Place Component		
rau o ooktoriii 47.244mii Mukicajer +			
	Layer Stack Manager		
	Lagers & Colors		
	Manage Layer Sets		
	Library Options		
Files / Projects / Navigator PCB Library	Preferences	📕 Top Overlay 🖉 Bottom Overlay 🖉 Top Paste 🖉 Bottom Paste 🖉 T	op Solder 🖉 Bottom Solder 🖉 🖬 🖬 Snap Mask
<:-675mil Y:645mil Grid: 5mil [Hotspot Shap]			System Design Compiler Help Instruments

图 6-4.21 利用向导创建 IPC 元器件封装



图 6-4.22 IPC Component Footprint Wizard

接下来的过程大体同利用向导创建直插式元件封装过程,不在赘述。

第五章 PCB 设计

PCB(Printed Circuit Board,印制电路板),是通过在绝缘程度非常高的集采 上覆盖上一层导电性良好的铜膜,采用刻蚀工艺,根据 PCB 的设计在敷铜板上京 腐蚀后保留铜膜形成电气导线,一般在导线上再附上一层薄的绝缘层,并钻出安 装定位孔、焊盘和过孔,适当剪裁后供装配使用。

5.1 重要的概念和规则

(1) 元件布局:

元件布局不仅影响 PCB 的美观,而且还影响电路的性能。在元件布局时应注 意一下几点:

1) 先布放关键元器件(如单片机、DSP、存储器等), 然后按照地址线和数据线的走向布放其他元件。

2) 高频元器件引脚引出的导线应尽量短些,以减少对其他元件及其电路的影响。

3) 模拟电路模块与数字电路模块应分开布置,不要混合在一起。

4)带强电的元件与其他元件距离尽量要远,并布放在调试时不易触碰的地方。

5)对于重量较大的元器件,安装到 PCB 上要安装一个支架固定,防止元件 脱落。

6) 对于一些严重发热的元件,必须安装散热片。

7) 电位器、可变电容等元件应布放在便于调试的地方。

(2) PCB 布线:

布线时应遵循以下基本原则。

1) 输入端导线与输出端导线应尽量避免平行布线, 以免发生耦合。

2) 在布线允许的情况下,导线的宽度尽量取大些,一般不低于 10mil。

3)导线的最小间距是由线间绝缘电阻和击穿电压决定的,在允许布线的范围内应尽量大些,一般不小于12mil。

4) 微处理器芯片的数据线和地址线应尽量平行布线。

5)布线时尽量少转弯,若需要转弯,一般取45度走向或圆弧形。在高频电路中,拐弯时不能取直角或锐角,以防止高频信号在导线拐弯时发生信号反射现象。

6) 电源线和地线的宽度要大于信号线的宽度。

5.2 PCB 设计流程

PCB设计流程图如图 6-5.1 所示。



图 6-5.1 PCB 设计流程图

5.3详细设计步骤和操作

(1) 创建 PCB 工程(项目) 文件

如果在原理图绘制阶段已经新建,则无需新建。启动 Protel DXP 后,选择菜 单【File】/【New】/【Project】/【PCB Project】命令。

(2) 保存 PCB 工程(项目) 文件

选择【File】/【Save Project】菜单命令,弹出保存对话框【Save [PCB_Project1.PrjPCB]AS...】对话框,选择保存路径后在【文件名】栏内输入新文件名保存到自己自己建立的文件夹中。

(3) 绘制原理图

整个原理图绘制过程参见原理图设计部分。

(4) 创建 PCB 文件文档

方法一:利用 PCB 向导创建 PCB

(利用 PCB 向导设计一个带有 PC-104 16 位总线的 PCB)

Step1: 在 PCB 编辑器窗口左侧的工作面板上,单击左下角的【Files】标签, 打开【files】菜单。单击【Files】面板中的【New From Template】标题栏下的"PCB Board Wizard"选项,如图 6-5.2 所示,启动 PCB 文件生成向导,弹出 PCB 向导界 面,如图 6-5.3 所示。

Step2:单击"下一步"按钮,在弹出的对话框中设置 PCB 采用的单位,如图 6-5.4 所示。

Step3: 单击"下一步"按钮, 在弹出的对话框中根据需要选择的 PCB 轮廓类型 进行外形选择, 如图 6-5.5 所示。

Step4: 单击"下一步"按钮,在弹出的对话框中设置 PCB 层数,如图 6-5.6 所示。

Step5: 单击"下一步"按钮, 在弹出的对话框中设置 PCB 过孔风格, 如图 6-5.7 所示。

Step6:单击"下一步"按钮,在弹出的对话框中选择 PCB 上安装的大多数元件 的封装类型和布线逻辑,如图 6-5.8 所示。

Step7:单击"下一步"按钮,在弹出的对话框中导线和过孔尺寸,如图 6-5.9 所示。

Step8: 单击"下一步"按钮,完成 PCB 向导设置,如图 6-5.10 所示。

Step9: 单击"完成"按钮,结束设计向导,如图 6-5.11 所示。

Step10: 选择菜单命令【File】/【Save】,保存到工程目录下面。



图 6-5.2 File 面板标签



图 6-5.3 新建 PCB 向导



PCB Board Wizard	PCB Board Wizard
Choose Board Profiles Select a specific board type from the predefined standard profiles or choose custom.	Choose Board Layers Set the number of signal layers and power planes suitable for your design.
AT for the first for white break-away tab Te 4.9 inches) B C E E C E C E C E C E C E C E C E C E	AFTELayer: Propulser: 2 の 内部电源层 単击进入下一步
Fauces (Rook Took)	Lancel (Back Next) Einish
图 6-5.5 选择元器件外形	图 6-5.6 设置 PCB 板层
图 6-5.5 选择元器件外形	图 6-5.6 设置 PCB 板层
图 6-5.5 选择元器件外形 PCB Board Wizard Choose Ula Style Choose the routing vis style that is suitable for your design.	区 G-5.6 设置 PCB 板层 PCB Board Wizard Choose Component and Routing Technologies Choose the component and routing style that you intend to use 选择此电路板的主要元件 Typersol that mody.

) Einist

Çancel (Back Next)

图 6-5.7 选择过孔方式

图 6-5.8 选择此电路板主要元件

单击进入下一步 Cancel 《Back Next》 Einist

PCB Board Wizard Choose Default Track and Via sizes Choose the minimum track size, vis size and the copper to copper clearances to use on the new board.	PCB Board Wizard
Staff小尺寸 Unnum Lack Sor & End 量小过孔記を 使いののからしたが、 量小过孔記を 見いは記念で & End 量小过孔記を 見いは認知です & End 量小近間隔	Altium Designer Board Wizard is complete You have successfully completed the Board Wizard. To close this wizard and create the board click Finish.
Earcel (Back Net) Frith	Cancel (Back Net)

图 6-5.9 设置过孔大小

图 6-5.10 结束向导

方法二: 使用菜单命令创建

1) 通过原理图部分的介绍方法先创建好工程文件。

2) 在创建好的工程文件中创建 P C B:选择【File】 / 【New】 / 【PCB】 菜单命令。

3) 保存 PCB 文件:选择【File】/【Save AS】菜单命令。

(5) 规划 PCB

1) 板层设置

执行菜单命令:【Design】/【Layer Stack Manager】,在弹出的对话框中进行设置,如图 6-5.11 所示。

Layer Stack Manager			?
下 で で の で の で の で の で の で の し の で の し の で の し の で の し の で の し の で の し の で の し の で の し の の で の し の の の し の の の し の の の し の の の し の の の し の の の し の の の し の の の し の の の の の の の の の の の の の		Total Height (4 - Core (12.6mil) - Prepreg (12.6mil) - Core (12.6mil)	Lever Pairs Top Dielectric Bottom Dielectric Add Loop Move Up Move Dayn Delete Configure DrillPair Impedance Calculation
说明:一般根据自 平时自己做	己所画电路板的性质来进行修改; 板一般只保留顶层和底层。		Place Stackup Legend

图 6-5.11 板层设置

2) 工作面板的颜色和属性

执行【Design】/【Board Layer & Colors】菜单命令,在弹出的对话框中进行设置,如图 6-5.12 所示。

3)PCB物理边框设置

单击工作窗口下面的 Mechanical 1 标签, 切换到 Mechanical 1 工作层上, 如图 6-5.13 所示。

neet i ab then abiligu	auon	Board Layers And Lolor	3 Show / Hide Vie	sw Uptions						
ame	Kind	Cinnal Laurer (C)	Color Show	Internal Planes (P)	Color Charu	Machanical Laura(M)	Calas Show	Enable	Cingle	Linked To
itium Standard 2D	20 simple	Top Lawer (T)	000 510%	internal martes (n)	Color Show	mechanical Layers(m)	COIO SHOW	CURRE	Laver	Sheet
ltum 3D Black	30	Rottom Lawer (R)							Mode	
tium 3D Blue	30	Domain Edger (D)				(Mechanical 1)	~	-		
tium 3D Brown	30									
tium 3D Color By Layer	30									
tum 30 Dk Green	30									
tium 3D Lt Green	3D									
tum 3D Red	30					*				
tium 3D White	30				焰	; 过两厚的颜色(各改。 伸;	其不一	样. D	1便确认
					× 14		sect its	A.1.	117 5	A DC MO EX
ath										
lisers\@dministrator\@nnDa	ta\Roaming\Altium\A	Only show layers in	layer stack	Only show planes in	layer stack	Only show enabled r	nechanical Laye	f3		
10	an roam graam r	Al On Al Off U	sed On	Al On Al Off Ms	ed On	Al On All Off Use	ed On			
5446279-A0FE-4772-8183-F	SD5CBA49879)\View	Mask Lavers (A)	Color Show	Other Lavers (0)	Color Show	System Colors M			Colo	r Show
ningurations ventium Standard	2D.coning_2dsmpre	Top Paste	¥	Doll Guide	V	Default Coint for New N	eta			~
olava Calidar		Bottom Paste	×	Keep-Out Laver	Image: A state of the state	DBC Error Markers				~
plote Polder		Top Solder	¥	Doll Drawing	¥	DBC Detail Markers				~
escription		Bottom Solder	~	Multi-Laver	~	Selections				
tium Standard 2D						Default Grid Color - Sma	al		10000	~
						Default Grid Color - Larc	20			~
		4105 4108 11	sed On	410n 410# Us	ed On	Pad Holes				~
						Via Holes				~
						Highlight Color				
						Board Line Color				
1						Board Area Color				
20008						Sheet Line Color				
eate new view configuration		Sikscreen Layers (K)	Color Show			Sheet Area Color				
		Top Overlay (E)	v			Workspace Start Color				
we view consiguration		Bottom Overlay (R)	~			Workspace End Color				
we As view configuration										
		ALOn ALON U	sed On							
ad view configuration						410s 4108 Us				
						Alon Mion Use				
mame view configuration										
name view configuration		All avers On	All Lauers Off	Lised Lavers (ln Sek	scied Lavers On	Selected Law	ers Off		lear ôll Lauers

选择【Place】/【Line】菜单命令,根据自己的需要,绘制一个物理边框。

图 6-5.12 板层颜色设置

🔪 🗏 Top Layer 🔏 🗏 Bottom Layer 🔪 💶 Top Overlay 🧸 📕 Bottom Overlay 🦧 📕 Top Paste 🔏 📕 Bottom Paste 🦧 📕 Top Solder 🔏 🖷 Bottom Sold

图 6-5.13 切换工作层

4) PCB 布线框设置

单击工作窗口下面的.■ Keep-Out Layer 标签, 切换到 Mechanical 1 工作层上,

执行【Place】/【Line】菜单命令。根据物理边框的大小设置一个紧靠物理边框的电气边界。

(6) 导入网络表

激活 PCB 工作面板,执行【Design】/【Import Changes From[文件名].PCBDOC】 菜单命令。如图 6-5.14 所示。



执行上述命令以后弹出的如图 6-5.15 所示的对话框,单击 Validate Change 是 变化生效。单击 Execute Changes 执行变化。

Eng	gineerir	ng C	hange Order					? ×
Мо	dification	ns					Status	
	Enable	∇	Action	Affected Object		Affected Document	Check Done Message	
	2		Remove Pins From Nets(1)					
1		•	Remove	=@ Y1-3 from NetC1_1	In	B PL2303_232.PcbDoc		
	2		Change Component Design Item ID(1				
		•	Modify	PL2303 -> PL [U1]	In	PL2303_232.PcbDoc		
	2		Change Component Descriptions(2)					
		•	Modify	Polarized Capa -> Polarized Capacitor	rln	PL2303_232.PcbDoc		
		✓	Modify	📱 Typical INFRARED GaA -> Typical IN	sin	PL2303_232.PcbDoc		
	-		Add Pins To Nets(4)					
		•	Add		In	PL2303_232.PcbDoc		
		✓	Add		In	B PL2303_232.PcbDoc		
		✓	Add		In	PL2303_232.PcbDoc		
		✓	Add		In	PL2303_232.PcbDoc		
	2		Add Rooms(1)					
		✓	Add	Room PL2303_232 (Scope=InCompc	οTo	PL2303_232.PcbDoc		
健	百百日	14	效 执行变化					
6	(alidate (han	and Europeter Changes Report (Changes Roly Show Errors				Class
1	alluate c	han	Jes Execute changes Treport c	Jhanges Uniy Show Ellois				CIUSE

图 6-5.15 导入网络表选项

(7) PCB 设计规则设计

可以通过规则编辑器设置各种规则以方便后面的设计,如图 6-5.16 所示。



图 6-5.16 规则设计对话框

(8) PCB 布局

通过移动、旋转元器件,将元器件移动到电路板内合适的位置,使电路的布 局最合理。(同时注意删除器件盒)。(具体方法需要长期实践)

(9) PCB 布线

调整好元件位置后即可进行 PCB 布线。

执行【Place】/【Interactive Routing】菜单命令,或者单击 🏴 图标,此时鼠 标上为十字形,在单盘处单击鼠标左键即可开始连线。连线完成后单击鼠标右键

结束布线。

第6章 实训项目

6.1 任务分析

STC89C51单片机最小系统原理如图 6-6.1 所示。此系统包含了线性稳压及其保护电路、震荡电路、复位电路、发光二级管指示电路、单片机 P0 口上拉电路 以及 4 个 10 针插座。其中插座讲单片机个信号引出,可以扩展各种运用电路。

由于制作条件限制,本项目要求制作大小为 60mm*80mm 的单面电路板,电 源、地线宽 1mm,其他线宽 0.6mm,间距 0.6mm。绘图时 U1 的原理图和封装 需要自己绘制、上拉电阻原理图需要自己绘制、电解电容封装需也要自己绘制。 电路所用元件以及封装见下表 6-6.1。



图 6-6.1 STC89C51 单片机最小系统原理图 表 6-6.1 元器件列表

Comment	Designator	Footprint	Library Name
Cap Pol1	C1	Cap.57.9	Miscellaneous Devices.IntLib
Cap	C2, C4, C5, C7, C8	RAD-0.2	Miscellaneous Devices.IntLib
Cap Pol1	C3	Cap.4/.7	Miscellaneous Devices.IntLib
Cap Pol1	C6	Cap.27.5	Miscellaneous Devices.IntLib
1N4007	D1	DO-41	Miscellaneous Devices.IntLib
LED1	D2	led-3	Miscellaneous Devices.IntLib
Header 2	P1	HDR1X2	Miscellaneous Connectors.IntLib
Header 8	P2, P3, P4, P5	HDR1X8	Miscellaneous Connectors.IntLib
Res2	R1, R2	AXIAL-0.4	Miscellaneous Devices.IntLib
10k	RP1	HDR1X9	Mylib.SchLib
SW-DPDT	S1	DPDT-6	Miscellaneous Devices.IntLib
SW DIP-2	S2	SWITCH	Miscellaneous Devices.IntLib
L78M05CP	U1	ISOWATT220AB	ST Power Mgt Voltage Regulator.IntLib
STC89C51	U2	DIP40	Mylib.SchLib
XTAL	Y1	Xtal	Miscellaneous Devices.IntLib

需要自制元器件封装的器件封装如图 6-6.2—6-6.8 所示。



图 6-6.2 单片机插座









图 6-6.3 电容 C1



图 6-6.5 电容 C6





图 6-6.8 晶振 Y1

6.2 任务实施

6.2.1 新建项目

Step1: 在电脑磁盘中建立一个名为"单片机"的文件夹;

Step2: 打开 Altium Designer Release 10,新建一个名为空项目。具体操作如下:双击图标启动软件,选择菜单命令【File】/【New】/【Project】/【PCB Project】,如图 6-6.9 所示。



图 6-6.9 新建工程

Step3:保存工程文件到 Step1 中新建的文件夹,将其工程命名为"单片机最小系统"。具体操作如下:选择菜单命令【File】/【Save Project As】,在弹出的对话框中找到 Step1 中新建的文件夹,将文件名改为"单片机最小系统"。如图 6-6.10 所示。

DDP /// Work used Projects Proje	(Platform)	10.391.22084) - Workgroup [\	Workspace1.DsnWrk] 😐 🗉 💌	Save [PCB_Project1.PrjPCB] As
Projects Open Ctri+0 Wokinsee Curi+04 PRE-Project Open Project Open Project Open Project Open Project Open Project Open Project Save Project Save Project An Sopin In Save All Cont Items Save All Cont Items Save Indig Workspace An Cont Items Save All Cont Items		<u>V</u> iew Proje <u>c</u> t <u>W</u> indow <u>H</u> elp <u>N</u> ew	DXP://Home • O • O	
Workspace	Projects 🚔	Open Ctrl+O	lome Proof	^{組织▼ 新建文件党} 先择保存路径 Ⅲ▼ @
● Fe Vew Check Out	PCB_Projet	Open Project	Not sign	
Save Froject As 2) Son In Save Design Workspace As 2) Forgotten password? Save Aul 2) Account Preferences Save Aul 3) on the forences Save Aul 5) cont Items Same Aul 5) cont Items Same Aul 5) cont Items	File View But PCB	Check Out	y Account	副 迅雷下载 这有与雅奕张件让他们坝。 ♪ 音乐
Save Design Workspace Save Design Workspace As Save All Save All Save Design Workspace As Save All Save All Save Design Workspace As Save All Save All		Save Project Save Project As	Sign In	● 计算机 =
Smart PDF scent Items G 学习资料 G 哼唱巴拉 修改工程名 □ ,		Save Design Workspace Save Design Workspace As Save All	Account Preferences	Law Windows 8
in the second seco	a	Smart PDF	ecent Items	
Import Wizard Documents Component Release Manager 文件名(化: 単計1泉小系统PJPCB マ		Import Wizard Component Release Manager	Documents 發展训任务.SchLib	文件名[代: 里片机是小运统-PriPCB
Becent Documents , 保持类型(1): PCB Projects (".PriPcb) 单击进行保存 *		Recent Documents		保持类型(T): PCB Projects (*.PrjPcb) 单击进行保存 *
Files Pre Recent Workspaces + ● 隐藏文件夹 原语(5) 取消	Files Pro	Recent Workspaces	stem Design Compiler Help [Instruments >>	● 障藏文件夹 保存(S) 取消

图 6-6.10 保存工程

6.2.2 新建原理图文件

Step1:执行菜单命令【File】/【New】/【Schematic】;在上述建立的工程项目中新建电路原理图文件。如图 6-6.11 所示。

Step2:执行菜单命令【File】/【Save As】,在弹出的对话框中选择文件保存路径,输入原理图文件名字"单片机最小系统",保存到"单片机"的文件夹中。保存完成后如图 6-6.12 所示。

(Platform 10.391.22084) - Sheet1.SchDoc -	- 单片机最小系统.PriPCB. Licensed to 🗆 🗉 🔤 其	DXP Ele Edit View Project Place Design Iools Simulator Reports Window Help	E:\Prote数学讲义\单片机\▲
DXP File Edit View Project Place Desig	gn Iools Simulator Sheet1.SchDoc?Left=0;Ric	Projects 2 Undata and L ● W ● Home 单片机最小系统 Schlood	· [[No Variations] ·
Import Import<	OpenBot System Document Verilog Document Verilog Document Verilog Document CrSura Document CrC++ Header Document Software Platform Document Software Platform Document Inet Document	Workspeel Errink Workspeel 中村橋山小誌中PCP Peel ● Fiel Ven Structure Edar ● Fiel Ven Structure Edar	<
Save Project As Save Design Workspace As	CAM Document Output Job File Database Link File	Ľ	
Component Release Manager	Project	查看已打开文件需选择此面板	
Page Setup Print Progrew Print Ctrl+P Default Prints ><1000 Y/760 t	Script Files Miged-Signal Simulation Other Design Workspace Help Instruments (20)	Ties register Sch Filter Editor / Sch Filter Sch Compil	SCH Help Instruments >>

图 6-6.11 新建原理图

图 6-6.12 保存完成后的工程和原理图

6.2.3 设置图纸参数

Step1:执行菜单命令【Design】/【Document Opinion...】,在打开的对话框 中把图纸大小设置为 A4,其他使用系统默认。如图 6-6.13 所示。

Update From Template Clear	Template	•	Standard styles	A4 •
Options	Grids		Custom Style	
Orientation Landscape	📝 Snap	10	Use Custom style	
Sheet Number Spaces 4	Visible	10	Custom Width	1500
Show Reference Zones			Custom Height	950
Default: Alpha Top to Bottom, 👻	Electrical Grid		X Region Count	6
Show Border	📝 Enable		Y Region Count	4
Show Template Graphics	Grid Range	4	Margin Width	20
Border Color				
Sheet Color	Change Sys	tem Font		Update From Standard

图 6-6.13 设置图纸参数

6.2.4 制作理图库

(1)制作单片机原理图库

Step1:新建原理图库,执行菜单命令【File】/【New】/【Library】/【Schematic Library】;

Step2:保存原理图库,执行菜单命令【File】/【Save As】,保存到"单片机"的文件夹里面,将库名字修改为Mylib.SchLib。

Step3: 单击面板标签 SCH Library, 打开元件库编辑面 板如图 6-6.13 所示。



图 6-6.13 SCH Library 面板

Step4:执行菜单命令【Tools】/【New Component】,

在弹出的 New Component Name 对话框 输入可以唯一标识元器件的名称 STC89C51,如图 6-6.14 所示,单击 OK 按钮确定该名称。

New Component Name	8 X
STC89C51	
ОК	Cancel

图 6-6.14 元器件命名对话

Step5: 绘制外框,执行菜单命令【Place】/【Rectangle】, 将光标移动到(0,0)点,单击左键确定左上角点,拖动 光标至(90,-210)单击鼠标确定右下角点。如图 6-6.15 所示。



图 6-6.15 绘制好的矩形外框

Step6: 放置引脚,执行菜单命令【Place】/【Pin】, 在矩形外形边上依次放置 40 个引脚,当引脚处于活动 状态时单击空格键可以调整引脚方向,放置好引脚如 图 6-6.16 所示。

图 6-6.16 引脚放置后的单片机

Step7:编辑引脚属性,根据 STC8C51 芯片的引脚资料,对引脚的名称、编号、电气类型等进行修改。VCC、GND 电气类型为 Power,单片机 I/O 口电气类型为 I/O,其他可以保持默认。双击后引脚属性对话框如图 6-6.17 所示。

Display Name	引脚名字 I2/P10		
Designator	1引脚/廖· % ible		
Electrical Type	√1/0 ▼	1	
Description	电气类型	~~~~~~	12/P1.0
Hide	🔲 Connect To		
Part Number	1		
Symbols		Graphical	
Inside	No Symbol 🛛 🗸 🔫	Location X 0	Y -10
Inside Edge	No Symbol 👻	Length 30	
Outside Edge	No Symbol 👻	Orientation 180 De	grees 👻
Outside	No Symbol 👻	Color	Locked 📃
VHDL Parameter	\$		
Default Value			
Formal Type			
Unique Id	YDHXBJVI Reset		

图 6-6.17 引脚属性对话框

Step9:设置元器件属性。在 SCH Library 面板中,选中新绘制的元器件 STC89C51,单击 Edit 按钮或者双击新绘制的元器件名字,对元器件的默认标识注释进行修改。如图 6-6.19 所示。

1	T2/P1.0	VCC	40
2	TOEN DI 1		_39
3.	12LA/F1.1	F0.0	38
41>	P1.2	P0.1	<137
	P1.3	P0.2	<1 <u>76</u>
	P1.4	P0.3	
	P1.5	P0 4	
T^{*}	P1.6	P0.5	34
8	D1 7	D0.5	33
	P1./	P0.0	32
10	RST	P0.7	<171
	RxD/P3.0	EA	20
	TxD/P3.1	ALE	30
12	INT0/P3 2	PLEN	29
13	TNT1/D3 3	P2 7	28
14	TR T1/1 5.5	12.7	27
15	10/P3.4	P2.0	26
161>	T1/P3.5	P2.5	<135
	WR/P3.6	P2.4	
	RD/P3.7	P2.3	
18	XTAL2	P2 2	23
19	VTAL1	P2 1	22
20	CND	P2.1	21
	GND	P2.0	

Properties	默认标识符	Parameters	
Default Designator	U? STC89C5 CC 2 2 Part 1/1 又 Locked	Visible Name / Value 让其可视	Туре
Description	元器件注释		
Туре	Standard 👻		
Library Link		Add Remove Edit.	Add as <u>R</u> ule
Symbol Reference	STC89C51	Models	
		Name Ty / Description	Vault Item
Graphical			
Mode	Normal - Lock Pins		
	Show All Pins On Sheet (Even if Hidden)		
	Colors	Add * Remove Edit.	

图 6-6.18 修改引脚属性后

图 6-6.19 元器件属性修改对话框

Step10: 运行元器件设计规则检查。执行菜单命令【Reports】/【Component Rule Chick】, 弹出如图 6-6.20 所示的对话框,单击 OK 查看检查结果。如果检查没有错,即可进入下一步。如果检查有错,进行修改。

Duplicate Component Names	V Pins
Missing ——保持	默认选项即可
Description	📃 Pin Name
Footprint	📝 Pin Number
🔲 Default Designator	📝 Missing Pins in Sequence
L	
	Cancel

图 6-6.20 元器件设计规则检查

Step11:保存元器件。单击 🚽 按钮或者执行菜单命令【File】/【Save】即可。

(2) 绘制排阻原理图

排阻的原理图我们可以在已经存在的库中修改,我们只需打开Miscellaneous Device.IntLib,找到 Res Pack4,将其复制到自己新建的 Mylib.SchLib 库中。

Step1: 打开上面新建的 Mylib.SchLib 库,进入原理图编辑面板。可以看到

之前建立的 STC89C51。

Step2: 执行菜单命令【Tools】/【New Component】, 在弹出的 New Component Name 对话框输入可以唯一标识元器件的名称 Res Pack, 单击 OK 按钮确定该名称。

4		Choose Document to Open		×
🔘 🕘 – 🏠 🎩 «	Altiur	m 🔸 AD 10 🔸 Library 🕨 👻 🍕	搜索 Library	Q
组织 ▼ 新建文件科	ē		•== •	
🛃 视频	*	名称	修改日期	类型 ^
≥ 图片		퉬 Toshiba	2012/3/12 9:30	文件夹
📄 文档		UHDL	2011/8/5 17:04	文件夹
📄 迅雷下载		퉬 vhdl_lib	2011/8/5 17:04	文件夹
🚽 音乐		퉬 Vishay	2012/3/12 9:30	文件夹
		퉬 Western Digital	2012/3/12 9:30	文件夹
🖳 计算机	=	📔 Xilinx	2012/3/12 9:31	文件夹
🚢 Windows 8		퉬 Zetex	2012/3/12 9:30	文件夹
🕞 软件、程序相关		\mu Zilog	2012/3/12 9:30	文件夹
💼 学习资料		🚭 Miscellaneous Connectors.Int 📭	2004/11/19 9:42	Altium C 😑
👝 咋哩巴拉		liscellaneous Devices.IntLib	2004/11/19 10:04	Altium C 👻
	₹ ₹	III		4
Ż	件名(N	N): Miscellaneous Connectors.IntLib 🔻	Projects and Docume	nts (*.C 🔻
			打开(0)	取消

图 6-6.21 打开原理图库

Step3: 执行菜单命令【File】/【Open】, 找到 Miscellaneous Device.IntLib, 将其打开,如图 6-6.21 所示。单击"打开",在弹出的对话框中选择 Extract Source, 如图 6-6.22 所示。再接着弹出的对话框中单击 OK, 如图 6-6.23 所示。即可打 开已有元件库。

Extract Sources or Install Image: Comparison of the integrated library? Extract Sources will extract the source libraries used to compile the integrated library, and create an integrated library project. Install Library will install the library. This will add it to the Libraries panel, allowing you to use components and footprints from the library will install the library source of the library.		y nts	Extracting Location
Extract Sources Install Library 图 6-6.22 抽取源日录	<u>C</u> ancel 取	源	O Dpen the existing Integrated Library Project O Remove existing data in the directory OK Cancel

Step4: 双击 Project 面板下的 Miscellaneous Device.SchLib, 如图 6-6.24 所示, 单击 SCH library 面板, 如图 6-6.25 所示。找到 Res Pack4, 如图 6-6.26 所示。





图 6-6.25 SCH Library 面板

DXP File Edit View Project Place Iools	<u>Reports Window H</u> elp	D:\Users\Pu	blic\Documents\Alti + 🔾 • 🔘
[2] 년 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)] + % 🗙 🖓 🕫 Mode • + -		
• 💽	【龍小 糸紙 SchDoc * 🔮 Miscellaneous Devices	SchLie Wyle SchLie *	
Ponents / Description A Res Pack2 Isolated Resistor Network Res Pack3 Isolated Resistor Network	1	16	
Res Pack4 Isolated Resistor Network	2	15	
Place Add Delete Edt	3	14	
Add Delete Edit	4	13	
-ol1 1 Passive 1 1 * Add Delete Edit	5	12	E
del / Type Description	6	11	
Add Delete Edit	7	10	
paer Manufacturer Descriptio , Unit Price	8	9	
Add Deete Urde			
Projecte / Navigator) SCH Library (SC)			Mask Level Clear

图 6-6.26 Res Pack4

Step5:将 Res Pack4 全选,复制到 Mylib.SchLib 的 Res Pack 工作区,如图 6-6.27 所示。



图 6-6.27 复制后的排阻

Step6:将10—16 脚删除,调整第9 脚的位置和外形, 完成后如图 6-6.28 所示。

Step7:修改元件属性,在 SCH Library 面板中,选中新 绘制的元器件 Res Pack,单击 Edit 按钮或者双击新绘制的元器件 名字,对元器件的默认标识注释进行修改,如图 6-6.28 所示。



图 6-6.28 修改后的排阻

Step8: 运行元器件设计规则检查。执行菜单命令【Reports】/【Component Rule Chick】,弹出如图 6-6.20 所示的对话框,单击 OK 查看检查结果。如果检查没有错,即可进入下一步。如果检查有错,进行修改。

Properties		Parame	ters	
Default Designator	RP? Visible Locked Fles Pack Visible <<	Visible	lame / Value	Туре
Description				
Туре	Standard		Barrana D. E. B.	Add as Data
Library Link		Bog.	nemoye Eak	Add as Eule
Symbol Reference	Res Pack	Models		
		Name	Ty / Description	Vault Item
Graphical				
Mode	Normal V Lock Pins Show All Pins On Sheet (Even if Hidden) Local Colors	Add	Remove Edit	

图 6-6.28 修改元件属性

Step9:保存元器件。单击 🚽 按钮或者执行菜单命令【File】/【Save】即可。

6.2.5 放置元器件

Step1: 放置自己绘制的单片机。执行菜单命令【Place】/【Part】,在弹出的 Place Part 对话框中单击 Choose,如图 6-6.29 所示。在 Browse Librarys 对话框中 找到方才绘制的 Mylib.SchLib 库(注意库需要加载到工程里面才能找到),如图 6-6.30 所示,找到需要放置的元器件,依次单击 OK,此时元器件会悬浮于光标 上,移动到合适的位置单击鼠标左键即可放置,单击右键或者 Esc 键结束放置。

	Place Part	? ×	Browse	Libraries ? X
Part Details Physical Component Logical Symbol <u>D</u> esignator <u>C</u> omment	CAF F History (CAP C? 104	Choose	Libraries (2 Mylib.SchLib) 选择自己 Mask Component Name Component_1 Bes-Back Corrossco 选择需要加载的	E.所建立的库 ▼··· Find
<u>F</u> ootprint <u>P</u> art ID Library	C0603 1 Free Documents.IntLib	▼ ▼	m m m m m m monnents Model Name	No Preview Available
Database Table	ОК	Cancel		单击完成 OK Cancel

图 6-6.29 place part 对话框

图 6-6.30 库浏览选项对话框

Step2: 以 Step1 同样的方法放置自己绘制的排阻到原理图工作区,放置好后 如图 6-6.31 所示。

Step3:放置稳压电源芯片 L78M05CP,该芯片可直接在元件库里面调用,但不知道在哪一个库,此时我们需要采用搜索元件的方法来放置该芯片。

St3.1:执行菜单命令【Place】/【Part】,在弹出的 Place Part 对话框 中单击 Choose,如图 22 所示。在 Browse Librarys 对话框中单击 Find 按钮, 如图 6-6.32 所示。





图 6-6.31 放置好自己绘制的原理图

图 6-6.32 库浏览选项对话框

St3.2: 搜索后结果如图 6-6.33 所示,选择需要的元件后一次单击 ok 直 到元器件悬浮于光标上,移动鼠标到合适的位置后单击鼠标左键进行放置。

	Brows	e Libraries		8 X
<u>L</u> ibraries	Query Results		÷	Search
<u>M</u> ask				
Compone	nh Name AMOSACDT BMOSACDT BMOSCDT BMOSCDT BMOSCS BMOSCS BMOSCS BMOSCS		3	2
Model Na	ame DWATT220	<u>1</u>	3 2	2
		Č		FOK Cancel

图 6-6.33 搜索结果对话框

Step4: 放置一个电解电容,执行菜单命令【Place】/【Part】,在弹出的 Place Part 对话框中单击 Choose,如图 6-6.29 所示。在 Browse Librarys 对话框中找到 Miscellaneous Device.IntLib,如图 6-6.30 所示,找到需要放置的元器件,依次单击 OK,此时元器件会悬浮于光标上,移动到合适的位置单击鼠标左键即可放置,单击右键或者 Esc 键结束放置。

Browse Libraries
Libraries Miscellaneous Devices.Int b 找到库 •··· Find
Mask @ 输入电容名称 ·
Component Name
Cap
Cap Feed
Cap2
Cap Pol2
195 components
Model Name
- Cap Pol
CAP 2

图 6-6.30 浏览元件对话框

Step5: 依次按照 Step4 的方法进行其他元器件的放置。放置完成后如图 6-6.31 所示。



图 6-6.31 放置元器件完成后的原理图

6.2.6 修改元器件属性

Step1:修改单片机属性。双击 STC89C51(或者选中后单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择 Properties),弹出元件属性对话框如,在其中进行修改,修改序号、注释、参数等。修改完成后如图 6-6.32 所示。

	Properties for Schematic Component in	Sheet [单片机最小系统.SchDoc]
Properties Designator	元器件序号(唯一 的) UII (Visibe Locked	Parameters Visible Name / Value Type
Comment	STL89C51 ・ Winge 法中i 安嬰准注報 >> Part 1/1 WLocked	上具可视
Description		
Unique Id	REDOCUIC Reset	
Туре	Standard 👻	
Link to Librar	y Component Use Vault Component	
Design Item ID	STC89C51 Choose	
📝 Library Name	Mylib.SchLib	
Table Name		
	Validate Link	Add Remoye Edit Add as <u>B</u> ule.
Graphical		Models
Location ×	590 Y 550	Name Ty / Description Vault Item
Orientation	0 Degrees	
Mode	Normal V Lock Pins Mirrored	
	Show All Pins On Sheet (Even if Hidden)	
	Cocal Colors	Add ▼ Remove Edit Edit
Edit Pins		OK Cancel

图 6-6.33 元器件属性对话框

Step2: 修改电阻属性,按照上面的方法,打开元器件属性对话框,在对话框中进行修改,完成后如图 6-6.34 所示。

	Properties for Schematic Component in	I Sheet [单片机最小系统.SchDoc]
Properties Designator Comment Description Unique Id Type Link to Librar Design Item ID	Properties for Schematic Component in 元件序号	Sheet [单片机最小系统.SchDoc] Parameters Visible Name / Value Type LatestRevisionDati 17Jul-2002 STRING LatestRevisionDati 17Jul-2002 STRING LatestRevisionNot: Re-released for DXP Plat STRING LatestRevisionNot: Re-released for DXP Plat STRING PackageReference XALL04 STRING Published B-Jun-2000 STRING Published B-Jun-2000 STRING Published Altium Limited STRING Visite 4.7K STRING LatestRevisionNot Re-released for DXP Plat String Red B-DATA ALTION STRING Published Altium Limited STRING LatestRevisionNot Re-released for DXP Plat String Red B-DATA ALTION STRING RED B-DATA AL
Library Name	Miscellaneous Devices.IntLib	
Table Name		
	Validate Link	Add Remove Edit Add as <u>B</u> ule
Graphical		Models
Location X Orientation Mode	770 Y 590 90 Degrees Locked Normal Image: Constraint of the second se	Name Ty/ Description Vault Item ▲2014.L.0 ▼ Footprint Axial Device, Thru-Hole; 2 Signal In Res Signal In RESISTOR Simulatic Resistor
	Show All Pins On Sheet (Even if Hidden) Cocel Colors	Add Remove Edt
Edit Pjns		Cancel

图 6-6.34 修改电阻属性对话框

Step3: 按照如上方法,对所有元器件进行修改,修改后如图 6-6.35 所示。



图 6-6.35 修改完元件属性后的原理图

6.2.7 进行原理图布线

(1) 导线绘制

Step1:执行菜单命令【Place】/【Wire】(或者单击 Wring 工具栏的≥),光标变成"十"字形状。

Step2:将光标移动到图纸的适当位置,单击鼠标左键,确定导线起点。沿着需要绘制导线的方向移动鼠标,到合适的位置再次单击鼠标左键,完成两点间的连线,单击鼠标右键,结束此条导线的放置。此时光标任处于绘制导线状态,可以继续绘制,若双击鼠标右键,则退出绘制导线状态。



Step3: 依次进行上面的操作,完成导线绘制,完成后如图 6-6.36 所示。

图 6-6.36 绘制好导线的原理图

(2) 放置电源和接地

Step1: 放置电源和接地,单击工具栏的 [₩] 图标或者 ≥ 图标,电源或者接地 图标会粘在"十"字光标上,移动到合适的位置单击主表左键即可。放置完成后如 图 6-6.37 所示。

(3) 放置网络标签

Step1:执行菜单命令【Place】/【Net Label】,此时网络标签会粘在"十"字形的光标上,移动鼠标到合适的位置单击鼠标左键即可放置网络标签。

Step2: 修改网络标签的网络,在网络标签上双击鼠标左键,在弹出的对话框中修改网络。如图 6-63.8 所示。

Step3: 依次进行以上操作,直到全部放置完成。放置完成网络标签的电路 原理图如图 6-6.39 所示。



图 6-6.39 放置好网络标签的原理图

6.2.8 绘制元器件封装库

(1) 绘制单片机插座封装

单片机插座为 40 脚的双列直插式封装,但由于外框较引脚位置相对较远,因此需要自己绘制,该芯片可以利用向导进行绘制。

Step1:新建 PCB 封住库。在之前新建的"单片机最小系统目录下",执行菜 单命令【File】/【New】/【Library】/【PCB Library】。

Step2:保存 PCB 封装库,执行菜单命令【Flie】/【Save】,将 PCB 封装库保存到"单片机"的文件夹中。并命名为 MyPcbLib.PcbLib。

Step3:在面板标签中选择 PCB Library 标签,可以看到已经有一个空元件新 建好了。

Step4: 执行菜单命令【Tools】/【Component Wizard】, 弹出 Component Wizard 对话框, 单击 Next 进入下一步。

Step5:在 Component Patterns 对话框中选择元件外形为 DIP,单位选择为 mm,如图 6-6.40 所示。完成后单击 Next 进入下一步。

Step6: 在 Dual In-Line Packages (DIP) Define the pads dimensions 对话框中 输入焊盘尺寸,在这里,我们将焊盘孔径设置为 0.6mm,外径为 2mm 的 圆形焊盘。如图 6-6.41 所示。



图 6-6.40 选择元器件外形



Step7: 单击 Next, 在 Dual In-Line Packages (DIP) Define the pads layout 对话框中输入焊盘间距。如图 6-6.42 所示。

Component Wizard	Component Wizard
Dual In-Iine Packages (DIP) Define the pads layout	Dual In-line Packages (DIP) Define the outline width
How should the pads be relatively positioned?	What is the width of the outline?
Type in the values of the pad to pad distances.	Type in the value of the outline width.
	0.2mm +
Lancel (Back Enish	Cancel (Back Next) Finish

图 6-6.42 设置焊盘间距

图 6-6.43 设置外形线宽

Step8: 单击 Next, 在 Dual In-Line Packages (DIP) Define the outline width 对话框中输入外形线宽。如图 6-6.43 所示。

Step9: 单击 Next, 在 Dual In-Line Packages (DIP) Set number of the pads 对话框中输入焊盘数量 40。如图 6-6.44 所示。

Step10: 单击 Next, 在弹出的对话框中输入封装名字, 如图 6-6.45 所示。

Component Wizard	Component Wizard
Dual In-line Packages (DIP)	Dual In-line Packages (DIP)
Set number of the pads	Set the component name
How many pads should this DIP have?	what name should this DIP have?
Select a value for the total numer of pads:	DIP40
BB B B B B B B B B B B B B B B B B B B	输入封装名字
Cancel (Back Next)	ish Cancel (Back Next) Frich

图 6-6.44 输入焊盘

Step12: 对单片机插座

数量

冬

6-6.45 设置封装名称

Ste	p11: 一直单击 Next,	到 最	后一步	:单 击
Finish,	即可完成向导。完	●●●成后如	图 6-6.46	所示。
			•	

图 6-6.46 完成向导后的单

片机封装

的外形进行修改。实际

测量得到插座长为 66mm, 宽为 22.5mm。左右边缘距离焊盘 4mm, 上边缘距离 焊盘 10.5mm,下边缘距离焊盘 7mm。根据此尺寸,进行修改。双击外形左边缘, 在弹出的属性对话框中修改参数如图 6-6.47 所示。



图 6-6.47 线条属性对话框

Step13: 依次对所有外形进行修改,修改后的封装如图 6-6.48 所示。 **Step14**: 保存文件。选择菜单命令【File】/【Save】。



图 6-6.48 修改完成的单片机插座封装图

(2) 绘制复位开关的封装

Step1: 打开 MyPcbLib.PcbLib, 在面板标签中选择 PCB Library 标签,可以 看到刚刚建立的 DIP40。

Step2:执行菜单命令【Tools】/【New Blank Component】,新建了一个空元件。在 PCB Library 标签中双击 PCBComponent_1 – duplicate,弹出 PCB Library component 对话框。在里面输入开关的名字和描述,如图 6-6.49 所示。

1	PCB Library Com	ponent [mm]
Library 0 Name	Component Parameters SWITCH	最大高度 Neight Omm
Decri	ption 6mm*5mm 描述	
		OK Cancel

图 6-6.49 修改封装名称

Step3:设置栅格点,首先将栅格设置成 5mm,垂直放置两个焊盘,其中 1 号焊盘放置于 (0,0),2 号焊盘 (0,-5)。再将栅格设置成 6mm,垂直放置两个焊盘 3 号焊盘 (6,0),4 号焊盘 (6,-5)。设置栅格:单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择 Snap Grid。在弹出的对话框中输入 5mm,如图 6-6.50 所示。

7	Fi <u>n</u> d Similar Objects Shift+F Build Query Shift+B <u>F</u> ilter	·	
	Snap <u>G</u> rid	 1 Mil 	1
	Place	 5 Mil 	
	Align	 10 Mil 	
	Icols	 20 Mil 	
	View	 25 Mil 	
X	Cut Ctrl+X	50 Mil	
-0	Copy Ctrl+C	100 Mil	
	Paste Ctrl+V	0.025 mm	
	Clear Del	0.100 mm	
	Library Options	0.250 mm	
	Options	0.500 mm	
8		1.000 mm	Span Grid (1, 1000) 8
		2.500 mm	
		Grid Properties Ctrl+G	
		Grid <u>Manager</u>	5mm
		Set Global Snap <u>G</u> rid Shift+Ctrl+G	
		Snap Grid X	OK Cancel
		Snap Grid Y	

图 6-6.50 设置栅格点大小

Step4: 放置好焊盘后。在 Top Overlay 层上绘制外框,如图 6-6.51 所示。



图 6-6.51 好焊盘和丝印

(3) 绘制电容的封装

Step1: 按照上面的两种方法完成电解电容封装和 LED 封装的绘制。

6.2.9 加载元器件封装库

在加载元器件封装之前,务必确保自建的封装库在工程目录下面。

(1) 加载单片机封装

Step1: 在原理图界面选中单片机,双击鼠标左键,此时会弹出元器件属性对话框如图 6-6.52 所示。单击 Models 选项框的 Add 添加封装模型。在弹出的对话框中选择 Footprint。如图 6-6.53 所示。

Properties		Parameters	
Designator Comment	Image: Stress	Visible Name / Value Type	
Description			
Unique Id	REDOCUIC Reset		
Type	Standard 👻		
Link to Libra	ry Component Use Vault Component 📃		
Design Item ID	STC89C51 Choose		
Library Name	Mylib.SchLib		
Table Name			
	Validate Link	Add as Bu	le
Graphical		Models Name Tu / Description Vault Item	
ocation ×	590 Y 550		
Drientation	0 Degrees		
fode	Normal 👻 🔍 Lock Pins 📰 Mirrored	All the table	
	C Show All Pins On Sheet (Even if Hidden)	Add Edt	_



图 6-6.52 元器件属性对话框

图 6-6.53 增加新模型

Step2:选择好 Footprint 模型后单击 OK 弹出 PCB Model 对话框,在 PCB Library 中选择 Any,在 Footprint Model 中单击 Browse,如图 6-6.54 所示。

Step3:单击 Browse 后弹出 Browse Library 对话框,在里面找到自己绘制的单片机插座封装后依次单击 OK。如图 6-6.55 所示。

PCB Model		
Footprint Model	Browse Libraries	8 X
Description Footprint not found 单击进行封装浏览	Libraries (MyPcbLib.PcbLib)找到自己建立的库	▼ … <u>1</u>
PCB Library	Mask	封准强度
● Any 首先选择Any ● Library name	Name Cap.27.5	1 A IV D
Use footprint from component library Mylb.SchLib	□ - Cap 5/.7 □ - Cap 5/.9 ① P 0 在库中找到需要的封装	
Selected Footprint	SWIILH	
Model Name not found in project libraries or installed libraries	5 items	
OK Cancel		OK 单击OK完成 Cancel

图 6-6.55 库浏览对话框

Step4: 依次单击 OK, 加载后的封装如图 6-6.56 所示。

Models					
Name	Ty △	Description		Vault	Item
DIP40	🄊 Footprint				
Add	J. B	emove	Edit	1	
<u> </u>			- a		

图 6-6.56 加载好封装后的单片机插座

(2) 加载电解电容封装

图 6-6.54 PCB Model

Step1: 按照上面的方法分别给电解电容 C1、C3、C6 添加自己绘制的封装。

(3) 修改 C2 的封装

根据表 6-6.1 的要求将所有元器件的封装进行修改。

Step1:将光标放在 C2 上面,双击鼠标左键,弹出元器件属性对话框如图 50 所示。在 Models 选项中选中已有封装 RAD-0.3,单击 Edit,如图 6-6.56 所示。

Name	_ Ty ∧	Description	Vault	Item
RAD-0.3	Footprint	Radial Cap, Thru-Hole; 2 L		
Сар	Signal In			
CAP	Simulatio	Capacitor		
A <u>d</u> d	- B	e <u>m</u> ove Edit	D	

图 6-6.56 修改元器件属性

Step2: 单击 Edit 后弹出的 PCB Model 对话框中选择 Any, 在 FootPrint Models 中输入封装名字 RAD-0.2 (或者单击 Browse 进行浏览)。如图 6-6.57 所示。

	前入名字 BADU 3 Browne Pin Map
Name	
Description	Radial Cap, Thru-Hole; 2 Leads; 0.2 in Pin Spacin
CB Library	
Any 选	择Any
C Library name	
Cibrary path	Choose
💿 Use footprint f	rom component library Miscellaneous Devices.IntLib
	4-1 Met 700 HA
Selected Footprint	主任 建築 工具 前位
Selected Footprint	
Selected Footprint	ram Files Alibority Down Mitscellaneous Devices.IntLib

图 6-6.57 修改电容封装

(4)修改其 C2 的封装

Step1: 按照如上方法修改其他所有元件。

6.2.10 新建 PCB 文件

要求:建立一块 60mm*80mm 的电路板。

Step1:选择面板标签的 File 标签栏,单击 New from template 中的 PCB board Wizard 选项。如图 6-6.58 所示。

Step2: 在弹出的 PCB board Wizard 对话框中单 击 Next 进入下一步。

Step3: 在弹出的 Choose Board Units 对话框中选 择要是用的单位,如图 6-6.59 所示。

Step4: 单击 Next 进入下一步,选择模板,在这 里我们选择 Custom,自己定义板子大小。如图 6-6.60 所示。



图 6-6.58 File 面板标签

PCB Board Wizard	
Choose Board Units Choose the type of measurement units for the board being created.	
If you use mils, click Imperial. If you use millimetres, click Metric. ◎ Imperial ④ Metric> 选择使用mm	
Cancel CBack Einish	



PCB Board Wizard

图 6-6.59 选择使用的单位

图 6-6.60 选择板子形状

Step5: 单击 Next, 在弹出的 Choose Board Details 对话框中输入板子大小和 形状。如图 6-6.61 所示。

Step6: 单击 Next, 弹出 Choose Board Corner Cut, 在此不需要设置。 **Step7**: 单击 Next, 弹出 Choose Board Inner Cut, 在此不需要设置。

PCB	Board Wizard	
Choose Board Details Choose Board Details		
Outline Shape:	Dimension Layer	Mechanical Layer 1
Bectangular	Boundary <u>T</u> rack Width	0.3 mm
Custom	Dimension Line Width	0.3 mm
Board Size:	Keep Out Distance From Board Edge	1.3 mm
Width 60mm	📝 Title Block and <u>S</u> ca	le 🛛 🔽 C <u>o</u> rner Cutoff
Heigh 80.0 mm	Legend String	✓ Inner CutOff
•	Dimension Lines	
<u>C</u> ar	ncel < <u>B</u> ack	Next> Einish

图 6-6.61 设置电路板大小

Step8: 单击 Next, 弹出 Choose Board Layers, 在此不需要设置。
Step9: 单击 Next, 弹出 Choose Via Style, 选择 Thruhole Via Only。如图 6-6.62
所示。



图 6-6.62 设置过孔形式

Step10: 单击 Next,选择大多数元件的性质,如图 6-6.63 所示。





图 6-6.64 设置线宽和过孔

Step11: 单击 Next,设置默认线宽和过孔尺寸,如图 6-6.64 所示。 Step12: 依次单击 Next,直到完成向导。完成后如图 6-6.65 所示。



图 6-6.65 新建完成的电路板

Step13:保存电路板到"单片机"的文件夹下。命名为"单片机最小系统.PcbDoc"。

Step14:如果该文件没有在工程里面,需要添加。在工程上单击鼠右键,在 弹出的对话框中选择 Add Exting to Project,找到单片机最小系统.PcbDoc,将其 打开即可。

6.2.11 原理图后期处理

(1) 编译工程文件

Step1:激活原理图文件,执行菜单命令【Project】/【Compile PCB Project 单 片机最小系统.PrjPCB】,如果没有提示错误即可进入下一步。如果有错,进行修 改后在编译,直到没有错误为止。

(2) 生成网络表

Step1:激活原理图文件,执行菜单命令【Design】/【Netlist For Project】/ 【Protel】,至此,Project 面板标签中应存在如图 6-6.66 所示的文件。



图 6-6.66 完整的工程文件

(3) 导入网络表到 PCB

Step1: 激活 PCB 文件,执行菜单命令【Design】/【Import Changes From 单 片机最小系统.PrjPCB】。

Step2: 在弹出的 Engineering Change Order 对话框中检查可用变化。如图 6-6.67 所示。

Step3: 在图 66 中如果有错,返回原理图进行修改;如果没有错误,则执行 变化,如图 6-6.68 所示。

	E	nginee	ring Change Order		? X		Er	ngineer	ing Change Order		2	x
Modifications				Status		Modifications				State	15	•
E. ⊽ Action	Affected		Affected Document	C., D.	. Message 🗉	E. 🗸 Action	Affected		Affected Document	C.	D., Messag	e E
🖃 🚞 🛛 Add Cor	np					🖃 💼 🛛 Add Com						
✓ Add	间 C1	То	■■ 单片机最小系统.PcbDo			✓ Add	🕘 C1	То	■■ 单片机最小系统.PcbDoc	3	Δ	
✓ Add	间 C2	To	■■ 单片机最小系统 PobDo	10		✓ Add	📙 C2	To	■ 単片机最小系统.PcbDoc	3	2	
🗹 Add	间 C3	To	■■ 单片机最小系统.PcbDo	1		✓ Add	🕛 C3	To	■ 单片机最小系统.PcbDoc	3	2	
✓ Add	间 C4	То	■■ 单片机最小系统 PobDo	(@)	检查结里	✓ Add	📙 C4	To	■ 单片机最小系统.PcbDoc	3	9	- e .
✓ Add	间 C5	To	■■ 单片机最小系统.PcbDo	۵.		✓ Add	📙 C5	To	■■ 单片机最小系统.PcbDoc	3	3 执行	7缙
🗹 Add	间 C6	To	■■ 单片机最小系统.PcbDo	101		✓ Add	📙 C6	To	■ 单片机最小系统.PcbDoc	3	》 呆	
✓ Add	📒 C7	То	■■ 单片机最小系统.PcbDo	1		✓ Add	📙 C7	То	■ 单片机最小系统.PcbDoc	3	2	
🗹 Add	间 C8	To	■■ 单片机最小系统.PcbDo	: \ \/		✓ Add	🔋 C8	To	■ 单片机最小系统.PcbDoc	3	2	
		-			*		- 執行	变化	work Adultan El 1 7774 milini		v	-
Validate Changes	Execute	Changes	Report Changes	y Show I	Errors Close	Validate Changes	Execute	Changes	Report Changes	Show	Errors Clos	se 🛛



图 6-6.68 执行变化

Step4: Engineering Change Order 对话框中单击 Close。此时元件已经加载到 PCB 文件中了,如图 6-6.69 所示。



图 6-6.69 导入网络表后的 PCB

6.2.12 元器件布局

Step1:选中红色器件盒,在键盘上按下 Delete 键,将其删除。

Step2:选中某个元件,按住鼠标左键拖动到 PCB 板合适的位置后放开鼠标 左键(在拖动过程中按下空格键可以旋转位置)。

Step3:元件布局后的 PCB 如图 6-6.70 所示。



图 6-6.71 布局完成的 PCB

6.2.13 进行布线规则设置

Step1:执行菜单命令【Design】/【Rules】,在弹出的规则编辑对话框,在上面进行逐一设置。

Step2: 进行间距设置。如图 6-6.72 所示。



图 6-6.72 导线间距设置

Step3:导线线宽设置,先设定所有线宽,将其最大值设置为1mm,最小值设置为0.3mm,优先值为0.6。如图6-6.73所示。



图 6-6.73 线宽设置

Step4: 电源线宽设置,在 with 上单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择 New Rule,在新建的 With_1 中进行设置,如图 6-6.74 所示。





图 6-6.75 设置敷铜间隙

Step6: 其他规则保持默认即可。

6.2.14 PCB 布线

Step1:激活 PCB 文件,切换到 Bottom Layer,执行菜单命令【Place】/ 【Interactive Routing】或单击 2 图标。将鼠标移动到焊盘位置,此时光标会呈 现多边形,如图 6-6.76 所示,单击鼠标左键开始划线(此时按下 Tab 键可以修改 导线属性),到该网络的令以焊盘时光标会变成多边形,此时在单击鼠标左完成 该条导线的放置。单击一次鼠标右键或者 Esc 键结束该条导线放置,单击两次鼠 标右键结束导线放置状态。



图 6-6.76 布线

Step2: 放置好一条导线后如图 6-6.77 所示。以同样的方法放置好除了 GND 以外的所有导线。



图 6-6.77 放置好一条导线

Step3: 放置安装孔。要求孔径 2mm, 焊盘大小 3mm。执行菜单命令【Place】/【Pad】, 此时焊盘会粘在鼠标上, 按下 Tab 键进行修改属性和大小。如图 6-6.78 所示。



图 6-6.78 设置安装孔属性

Step4:放置好导线的 PCB 如图 6-6.79 所示。



图 6-6.79 绘制好导线的 PCB

Step5: 对地线敷铜。地线的连接一般采用敷铜的方式连接。执行菜单命令 【Place】/【Polygon Pour】, 弹出敷铜选项对话框,设置网络为 GND, 敷铜层为 Bottom Loyal,如图 6-6.80 所示。

Q	Polygo	n Pour [mm]]X
Fill Mode Solid (Copper Regions)	Hatched	(Tracks/Arcs)	None (Outlines Only)
			Track Width 0.203mm Grid Size 0.508mm Surround Pads With @ Arcs © Octagons Hatch Mode @ 90 Degree @ 45 Degree @ Horizontal © Vettical
Properties		Net Options	
Name Top I	Layer-No Net	Connect to	Net GND 🗸
Layer Botto	m Layer 👻	Pour Over Al	I Same Net Objects 🔹 🔹
Min Prim Length 0.076	Smm	Remove De	ead Copper 📃
Lock Primitives			
Locked			
Ignore On-Line Violati	ions 📃		
			OK Cancel

图 6-6.80 敷铜选项

Step6:单击 Ok,此时光标会变成"十"字形状,将光标移动到电气约束线的一个角单击鼠标左键,移动鼠标到另一个角后在单击鼠标左键。直到在电路板上 画成一个框,然后单击鼠标右键结束敷铜。放置好敷铜后的 PCB 如图 6-6.81 所示。



图 6-6.81 放置好敷铜后的 PCB

至此,已经完成了整个电路板的绘制。更多操作请参考其他资料。

6.2.15 打印设置

为了制作电路板,还需要对 PCB 进行打印。

Step1:执行菜单命令【File】/【Page Setup】,在谈出的对话框中设置成为图 6-6.82 所示。

Composi	te Properties
Printer Paper Size: A4 🗸	Scaling Scale Mode Scaled Print
A 💿 Portrait	Scale: 1.00
A 🖲 Landscape	×1.00 ¥1.00
Margins	Color Set
Horizontal: 0 🔆 🗸 Center Vertical: 0 😴 🗸 Center	Color <u>G</u> ray
Advan	ced Printer Setup
 设置	完以上后单击 Close

图 6-6.82 打印设置

Step2:单击 Advanced,进入 PCB Printout Properties 对话框,将 Top Overlay, Top Layer 删除。选中需要删除的层,单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择 Delete,单击 Yes 即可删除。如果需要插入某个层,只需在空白的地方单击鼠标 右键,选择 Insert Layer,在弹出的对话框中找到需要插入的层即可。设置完成后 如图 6-6.83 所示。

Printouts &	Layers	In	clude Comp	onents		Printout O	ptions
Name		Тор	Bottom	Double Si	Holes	Mirror	TT Font
Multilager Com	posite Print 🧃	 	~	V	✓		~
Multi-Layer	19		底	层不需要	€镜像		
Area to Print							
Area to Print							
Area to Print Entire Sheet Specific Area	Lower Left Cor	ner X:	Omm			Y: Omm	
Area to Print	Lower Left Corr Upper Right Co	ner X: orner X:	0mm 0mm			Y: Omm Y: Omm	

图 6-6.83 打印属性修改

Step3: 依次单击 OK 即可。

Step4: 在打印机上放入热转印纸,执行菜单命令【File】/【Print】即可打印。

6.3 利用热转印技术制作印制电路板

热转印法就是使用激光打印机,将设计好的 PCB 图形打印到热转印纸上, 再将转印纸以适当的温度加热,转印纸上原先打印上去的图形就会受热融化,并 转移到敷铜板上面,形成耐腐蚀的保护层。通过腐蚀液腐蚀后将设计好的电路留 在敷铜板上面,从而得到 PCB 。

准备材料:激光打印机一台、TPE-ZYJ 热转机一台、、剪板机一台、热转印 纸一张、150W 左右台钻一台、敷铜板一块、钻花数颗、砂纸一块、工业酒精、 松香水、腐蚀剂若干。

Step1:将 PCB 图打印到热转印纸上,如图 6-6.84 所示。



图 6-6.84 将 PCB 打印到热转印纸上

Step2: 将敷铜板根据实际电路大小裁剪出来。裁剪后如图 6-6.85 所示。



图 6-6.85 裁剪好的敷铜板

Step3:用砂纸将敷铜板打磨干净后,用酒精进行清洗,晾干备用。

Step4:将打印好的热转印纸有图面帖到打磨干净的敷铜板上。

Step5: 将敷铜板和同热转印纸一同放到热转印机中进行转印,如图 6-6.86 所示。



图 6-6.86 进行热转印

Step6:将热转印纸从敷铜板上揭下,此时电路图已经转印到覆铜板上了。 **Step7**:将转印好的放到腐蚀液里面进行腐蚀。如图 6-6.87 所示。



图 6-6.87 腐蚀电路板

Step8: 将腐蚀好的电路板用酒精清洗。晾干后进行打孔。

Step9:将顶层和顶层丝印层打印(需要镜像),后一同样的方法转印到电路板正面,此时在电路板上涂上一层松香水即完成真个电路板制作,如图 6-6.88、6-6.89 所示。



图 6-6.88 电路板正面

图 6-6.89 电路板底面